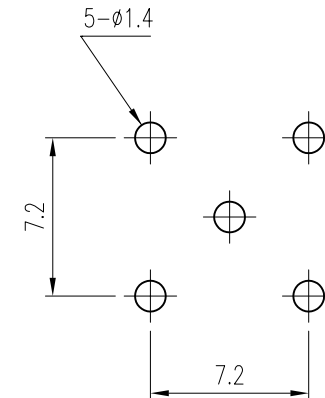
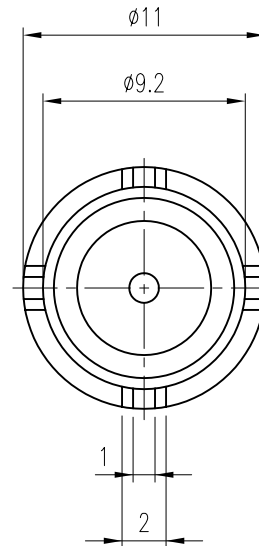
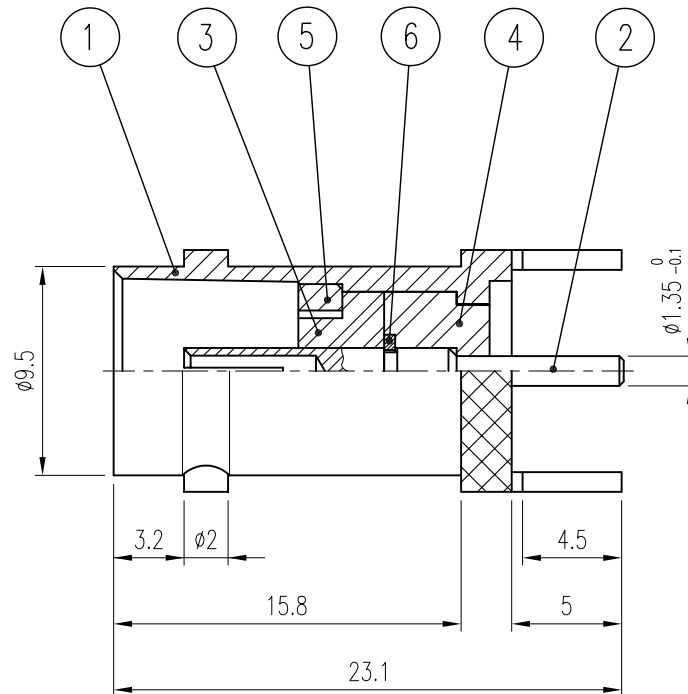


수정내역										부호	내용	수정자	승인자	년월일
ST	가공													
ST(기준)														
ST(개선)														



6	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00048-135/1 (L6009)
5	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00055-15/1 (L6006)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00422-N/1 (H6497)
3	INSULATOR	1	TEFLON	Gold Plate	DIN00586-N/1 (H6027)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00517-1345/1 (E6028)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00686-135/1 (D6474)

대체가능재질	품번	품명		수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1997. 5. 12.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인						
재질	감도	도명 BNC-J-4R					
	재도						
열처리	작성부서		연구소		A4	도번 CN00360-7/1	
보호피막처리	적도	NS	단위	mm		총량	K327-456-002